

Nouvelle représentation d'OSAI en France

Depuis début 2010, SEICA FRANCE a complété son offre par un partenariat fort avec OSAI, société italienne de premier plan dans les solutions d'automatisation pour l'industrie électronique.

**La gamme NEO, du marquage au détou-
rage laser**

Le châssis des systèmes NEO, capable d'assurer une stabilité et une rigidité élevées, représente une base solide nécessaire pour pouvoir atteindre des performances élevées en termes de vitesse et de précision. La structure en métal accueille les dispositifs exigés par tout système en racks modulaires, installés sur des rails standard permettant une extraction facile et une inspection rapide. La plateforme NEO a été conçue pour fournir au secteur électronique une vaste gamme de systèmes capables d'automatiser les processus manuels qui, dans la plupart des cas, rendaient désavantageux le travail dans des aires de production à coûts élevés. OSAI propose la plateforme NEO, composée de systèmes flexibles, rapides et fiables, capables de fournir un service hautement compétitif sur le marché.

La NEOMARKTWIN est système de marquage idéal pour EMS (sous-traitants) qui doivent exécuter des marquages YAG et/



ou CO2 de lots de production moyens avec un seul système. La présence des sources YAG et/ou CO2, pouvant être configurées soit lors de l'installation, soit successivement sur place, ne demande aucun choix définitif. En outre, l'architecture TWIN permet d'exécuter, même simultanément sur le même produit, des marquages CO2 et YAG.

La NEOCUT PLUS est un équipement de découpe Laser basée sur l'innovante technologie Laser Cut OSAI. Il est en mesure d'exécuter des séparations propres et sûres, sans formation de poussières et sans stress mécanique sur les composants électroniques. L'utilisation du processus de dépannelisation représente la méthode la meilleure pour obtenir une découpe rapide (il réduit jusqu'à 70% les temps

de séparation par rapport aux méthodes traditionnelles) et flexible (capable de séparer en coupant les témoins ou en plein les circuits imprimés jusqu'à 3 mm d'épaisseur pour la version base).

Empileurs/dépilleurs, convoyeurs, etc. : des solutions d'automatisation pour tous OSAI propose aussi une très large gamme d'automatisation tels que des convoyeurs, empileurs/dépilleurs ou encore pose de composants exotiques. Son excellente qualité de fabrication, basée sur la gamme NEO, associée à des prix très compétitifs permette d'obtenir un rapport qualité/prix imbattable. Un catalogue de gamme spécifique est à votre disposition pour évaluer l'étendue des possibilités.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur notre stand H28 ainsi que sur l'animation commune GFIE-SIMTEC lors du salon CIEN du 1er au 3 juin prochain. Vous pourrez y découvrir nos solutions de test à sondes mobiles et fonctionnels SEICA, d'inspection optique OMRON et de marquage/détourage OSAI.

Contact :
SEICA

Stéphane DUPOUX
☎ +33 (0)1 39 30 66 77
✉ @dupoux@seica.com
www.osai-as.it

CIEN Le Carrefour de l'Industrie Electronique et Numérique **Stand H28**